



越南河內國際電子智慧製造系列展 Intelligent Asia Hanoi 2026

2026年7月1-4日

越南河內國家會展中心

Vietnam Exposition Center (VEC), Hanoi, Vietnam

亞洲指標智慧製造系列展

搶占東協成長NO.1新興市場

邀您多元布局智慧製造供應鏈



主辦單位 | Organizer

Vinexad National Trade Fair & Advertising J.S.C (VINEXAD)

Workers Trade & Marketing Service Co., Ltd.

執行單位 | Show Management

Chan Chao International Co., Ltd.

WHY US ————— 拓銷東協第一站

布局多元供應鏈，鎖定東協重點市場

Intelligent Asia 以全台最大智慧製造盛會為基礎，將台北的成功模式擴展至曼谷，並即將進入河內，逐步完成東協核心市場的佈局。展會聚焦智慧自動化、精密加工，與PCB電子製造，串聯多元供應鏈，協助企業掌握產業升級與區域發展商機。

20餘年專業深耕，一條龍服務保障

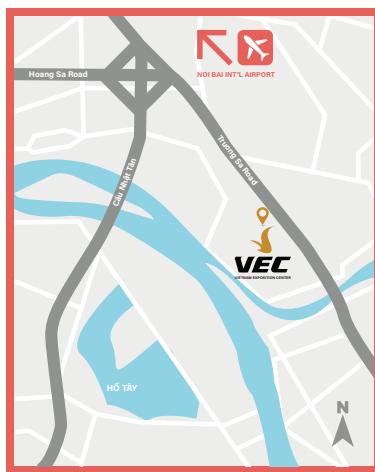
展昭國際企業憑藉超過20年東南亞自辦展經驗，是最了解當地市場的國際主辦單位，擁有完善的一條龍服務，並透過與各地產業公協會深度合作，協助參展商精準對接買主，快速切入新市場。



WHY HANOI ————— 北越的產業潛力



- 電子與高科技聚落：北越已有超過 930 家台商，涵蓋資訊電子、機械、專業醫療、金屬加工、汽車與配套產業，形成完整產業鏈。
- 經濟動能強勁：越南2024 GDP 成長率 7.1%，為東協主要國家中表現最佳。
- 出口驅動產業升級：越南2025上半年出口 2,198 億美元，年增 14.5%；其中電子產品及零件出口年增 40%，遠超整體增速，顯示製造業正快速轉型。
- 多元市場拓展：出口市場涵蓋美國、中國、香港、歐盟、韓國，不依賴單一國家，形成多元出口結構。
- 政策與國際連結：越南已簽署 17 項自由貿易協定 (FTA)，持續降低關稅與市場壁壘。
- 立足東協智造新指標：展會將進駐世界級的越南國際會展中心(VEC)，場地大、交通便利，進一步凸顯河內作為東協新興商貿與科技樞紐的地位。



越南國際會展中心(VEC)距離內排國際機場僅 20 分鐘車程，便利迎接來自全球的買主與參展商。

同時，藉由未來的 Tu Lien 大橋更可快速直通市中心，並銜接主要高速公路，連結北越核心工業區（如北寧、北江、海防等），串聯電子製造與高科技供應鏈。周邊主要工業區：

- 河內市：
Thang Long、Quang Minh I & II、Sai Dong、Noi Bai
- 海防市：
Dinh Vu、Deep C、VSIP Hai Phong
- 北寧省：
Tien Son、VSIP Bac Ninh、Que Vo
- 興安省：
Pho Noi、Thang Long II、Yen My
- 海陽省：
Lai Cach、Nam Sach、Lai Vu
- 永福省：
Thang Long III、Tam Duong、Ba Thien
- 北江省：
Van Trung、Hoa Phu、Quang Chau

整體電子產業規模巨大 —— 下游需求與訂單池充足

2024 年越南電子、電腦與零組件產業出口規模達約 **US\$126–134.5** 億，占國家出口大宗，顯示完整且快速擴張的需求端。

01

半導體市場正在成長 — 為封裝與測試帶來直接商機

2024 年越南半導體市場估計營收約 US\$18.2 億（SEMI / 市場報告），未來數年預期以兩位數年增長率擴張，代表封測（OSAT）需求快速上升。

02

封裝/測試產業投資快速佈局 — 國際廠商已進場或擴產

例如 Amkor 在北越擴產（聚焦 SIP 與先進測試）與其他外資投資案，顯示國際 OSAT 廠商把越南視為成長引擎。另有多家大型代工/系統廠（如 Foxconn 子公司等）在北部投資 PCB / IC 製造案。這些案子會帶動本地封裝測試/自動化需求。

03

PCB / PCBA 生態逐步成型 — 本地供應鏈在地化

越南近年 PCB 與組裝（PCBA）廠數量增加，2023 年越南 PCB 出口約 US\$1.2 億（對外貿易資料），且有本地與外國廠商在北部設廠，利於減少供應鏈拉長時間與成本，對自動化檢測與封裝設備需求有利。

04

政府策略與基礎建設支持 — 稅惠、能量與工業園區

越南政府已發布半導體發展策略（2030、2050 規劃）並釋出相關誘因；北部（河內附近）有多個大型工業園區與電力、道路、港口改善計劃，為設廠與擴產提供場所與配套。

05

人力與成本優勢（與東北亞相比）

勞動成本相對較低、技術員工供給逐年提升，且越南正在強化技職與研發合作，對於需要大量組裝 + 中階自動化操作的 PCB / 封測線路是利基。政府與企業也在投資訓練與研究中心。

進入河內市場的實務建議

利用越南已成型的大型電子出口生態與外資封測/PCB 投資潮，鎖定「北部工業園區：河內—北寧—北江 軸線」做示範案或合作廠，先以自動化檢測與封裝測試的整線解決方案切入，能最快贏得訂單並擴張後續服務。

Hanoi
Intelligent Asia

WHY NOW

現在是最佳切入時機

- **台商擴產首選：**東協成為台商新設/擴充產線的主要地區，**越南連續兩年居冠(2024年佔41.7%)**，其次為泰國(17.7%)。
- **多元供應鏈布局：**全球產業鏈重整，**越南因內需成長與關稅優勢，成為台商多元化供應鏈核心。**
- **製造業轉型契機：**電子產品出口成長快於整體出口，推動高附加價值產品需求。
- **自動化迫切需求：**
 - ▶ 本地零組件依賴進口 → **台商可提供自動化設備，提升在地供應鏈比例。**
 - ▶ 高技術設備依賴外資 → **台商有機會切入智慧製造解決方案。**
 - ▶ 勞動力效率亟需改善 → **自動化系統能降低成本並提升產能。**
 - ▶ 新興領域需求(鐵路、農機、造船、汽車零件) → **可隨政策與產業升級一同成長。**

WHY PCB

多國企業布局PCB 產業聚落完整

越南正快速成為全球PCB製造新核心，台、日、韓、中主要企業積極布局，產業聚落成形、技術層次持續升級。

台灣企業

健鼎、志超、鴻海等台商深耕北越，產品涵蓋筆電、伺服器、車用電子與網通設備，推動中高階PCB在地化與供應鏈整合。

日本企業

聚焦高可靠性載板與車用板，布局涵蓋 MEKTEC（興安）、MEIKO（河內/海陽）、Fujikura、住友電工、日東電工（南部），以支援汽車電子與通訊應用，推動製造專業化。

趨勢與投資機遇

越南PCB產業正從中低階製造邁向高階應用，涵蓋AI伺服平台、車用電子與次世代記憶體等領域。隨著台、中、日、韓企業持續加碼投資與技術導入，產業聚落日益完善、供應鏈成熟，為智慧製造、自動化設備及高附加價值零組件創造龐大商機，成為布局東協市場的關鍵門戶。

中國企業

建滔、勝宏科技等企業以多層板與HDI為主，採長期產能布局策略，強化區域製造與出口鏈結。

韓國企業

以高附加價值載板及AI/HPC應用為核心，SEMCO（三星電機）、Korea Circuit、BHflex、TLB等積極擴建越南產能。三星累計投資逾200億美元，已將越南打造為全球製造與研發重心。

Hanoi
Intelligent Asia

展出項目 Exhibit Profile

自動化與電子製造技術

- 工廠自動化與工業控制
- 感測器、機器視覺與通訊
- 工廠基礎設施與驅動系統
- 半導體與元件製造

PCB製造與解決方案

- PCB製造
- HDI、IC載板與軟硬結合板
- PCB智慧自動化與測試設備

精密製造與加工技術

- 工具機（車、銑、磨、鑽、攻、複合加工）
- CNC控制系統與零組件
- 自動上下料與夾治具系統
- 金屬加工與表面處理技術

- 工業數位化與嵌入式技術
- SMT檢測設備
- 電子製造服務（EMS）

- 電子材料與化學品
- 光電雷射顯示應用
- 電池電力暨儲能整合應用

- 材料與零組件供應鏈
- PCB軟體
- 循環經濟與廢棄物處理解決方案

參觀者目標業別 Visitor Target Industries

- 電子製造業（EMS／OEM／ODM）
- PCB製造業
- 半導體製造與封測業
- 電子零組件與材料供應鏈
- 自動化設備與系統整合商（System Integrators）
- 工廠自動化與智慧製造部門
- 機械與工具機製造業
- 金屬加工與精密零件製造業
- 模具設計與加工業
- 汽車與機車零件製造業

- 光電與顯示器製造業
- 能源與儲能系統整合商
- 電動車與新能源車產業
- 雷射加工與應用設備製造業
- 測試、檢測與量測設備製造商
- 工業化學品與材料供應商
- 環保與廢棄物處理業（EHS／循環經濟領域）
- 工業園區開發與投資單位
- 政府與產業推動機構代表

攤位費用 Booth Fee

標準攤位



標準攤位包含：

- 1組 3面隔板系統
- 1塊地毯
- 1個楣板
- 3張椅子
- 3個聚光燈
- 1張附鎖櫃接待桌
- 1個垃圾桶
- 1組5A/220V單相插座插頭

標準攤位USD 2,790 / 9平方米

淨地



淨空地USD 2,520 / 9平方米

Intelligent Asia Hanoi 2026

越南河內國際電子智慧製造系列展

報名表 APPLICATION FORM

日期 Application Date:

公司名稱 COMPANY NAME			
地址 ADDRESS			
電話 TELEPHONE		傳真 FAX	
E-mail		網址 WEBSITE	
參展產品 EXHIBITS PROFILE			
聯絡人 CONTACT PERSON		LINE / WhatsApp / WeChat	
(A) 摺位類型 & 大小 Booth Type & Size	<input type="checkbox"/> 標準攤位: _____ 個 (USD 2790 / 個, 含基本隔間及配備)		<input type="checkbox"/> 淨地攤位: _____ 個 (USD 2520 / 個)
(B) 轉角費 Corner Fee (兩面開以上加收 A 總價 10%)	USD _____		
(C) 專刊廣告 Show Directory Ads	_____ 頁 x USD 1000 = USD _____		
(D) 稅 VAT (A、B、C 加總之 5%)	USD _____		
攤位費用總計 (A)+(B)+(C)+(D)	USD _____		
參展區域 EXHIBIT AREA	自動化與 電子製造技術	<input type="checkbox"/> Factory Automation & Industrial Control / 工廠自動化與工業控制 <input type="checkbox"/> Sensors, Machine Vision & Communication / 感測器、機器視覺與通訊 <input type="checkbox"/> Factory Infrastructure & Drive Systems / 工廠基礎設施與驅動系統 <input type="checkbox"/> Semiconductor & Component Manufacturing / 半導體與元件製造 <input type="checkbox"/> Industrial Digitalization & Embedded Tech / 工業數位化與嵌入式技術 <input type="checkbox"/> SMT Inspection Equipment / SMT 檢測設備 <input type="checkbox"/> Electronic Manufacturing Services (EMS) / 電子製造服務 (EMS) <input type="checkbox"/> Electronic Materials & Chemicals / 電子材料與化學品	
	PCB製造與 解決方案	<input type="checkbox"/> PCB Manufacturing / 電路板製造 <input type="checkbox"/> HDI, IC Substrates, and Rigid-flex Boards / HDI、IC 載板與軟硬結合板 <input type="checkbox"/> PCB Smart Automation & Testing Equipment / PCB 智慧自動化與測試設備 <input type="checkbox"/> Non-Destructive Inspection & Measuring Equipment / 非破壞檢測與量測設備 <input type="checkbox"/> Raw Materials & Chemicals / 原材料與化學品 <input type="checkbox"/> Dry & Wet Process Equipment / 乾製程與濕製程設備 <input type="checkbox"/> Supply Chain of Materials and Components / 材料與零組件供應鏈 <input type="checkbox"/> PCB Software / PCB 軟體 <input type="checkbox"/> Circular Economy and Waste Processing Solutions / 循環經濟與廢棄物處理解決方案	
	精密製造與 加工技術	<input type="checkbox"/> Machine Tools (Turning, Milling, Grinding, Drilling, Tapping, Multi-tasking) / 工具機 (車、銑、磨、鑽、攻、複合加工) <input type="checkbox"/> CNC Control Systems and Components / CNC 控制系統與零組件 <input type="checkbox"/> Automatic Loading & Unloading and Workholding Systems / 自動上下料與夾治具系統 <input type="checkbox"/> Metal Processing and Surface Treatment Technologies / 金屬加工與表面處理技術 <input type="checkbox"/> Mold Manufacturing and Design Development / 模具製造與開發設計 <input type="checkbox"/> Laser Processing and Cutting Applications / 雷射加工與切割應用 <input type="checkbox"/> Precision Parts and Measurement Technologies / 精密零件與量測技術	

付款時間和流程 PAYMENT SCHEDULE & PROCEDURE

- 訂金50% 的場地費與申請表一起收取。
- 尾款50% 餘額須於2025年12月31日前繳納完畢。
- 國外匯款總費用，需加上USD 30銀行手續費。

- The above costs are exclusive of VAT, which will be added at the time of invoicing.
- A bank charge of USD 30 should be added to the total cost.
- Full payment is due by Dec. 31, 2025.
- All payments must be made via bank transfer, quoting your Customer Reference Number and Invoice Number.

SIGNATURE